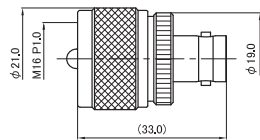
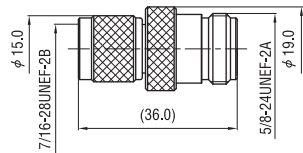


【図11】



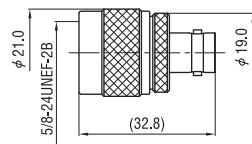
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
MP-BNCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~500MHz

【図12】



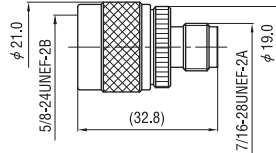
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
TNCP-NJ	Ni	Au	1.2max. at DC~2GHz

【図13】



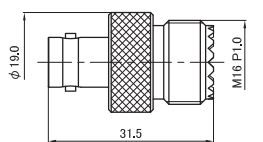
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NP-BNCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~2GHz

【図14】



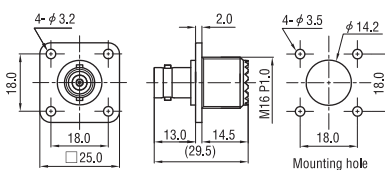
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NP-TNCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~2GHz

【図15】



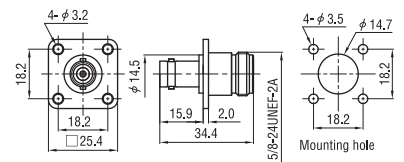
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
BNCJ-MJ	Ni	Au

【図16】



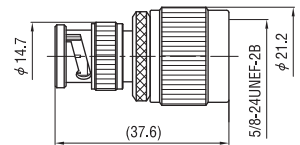
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
BNCJ-MJ-PA	Ni	Au

【図17】



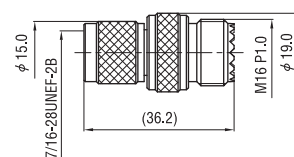
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
BNCJ-NJ-PA	Ni	Au

【図18】



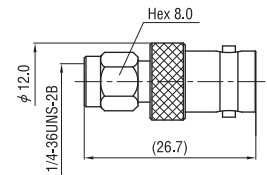
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
BNCP-NP	Ni	Au

【図19】



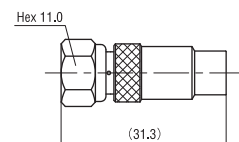
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
TNCP-MJ*	Ni	Au

【図20】



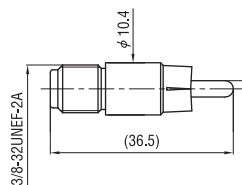
型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
SMAP-BNCJ-S	Ni	Au	1.2max. at DC~3GHz

【図21】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
FP-RCAJ	Ni	Ni

【図22】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
FJ-RCAP	Ni	Ag/Ni

●★印のついたものは小ロット（10個以下）で承っております。  
 ●\*印のついたものは受注生産品です。 ●本誌の内容は改良のため、予告なく仕様変更・廃盤する場合があります。  
 ●表記の寸法は参考数値です。製品をご使用の際は、図面・仕様書をご請求の上、ご確認ください。